



勢流科技

Software
Partner
Service

PLATINUM

SIEMENS



FLOEFD

填充狹縫功能

-  Bob
-  CAE Engineer
-  Bob@flotrend.com.tw





填充狹縫功能

Challenge: 當相連的模型中具有未填充的縫隙時，會導致相連的模型在縫隙中有流體，而導致模擬結果不正確

Solution: 藉由Fill Thin Slot功能，選擇需要填充的零件表面，並設定材料(TIM材或Grease)及最大縫隙厚度，即可填充狹縫，無需逐一建立TIM材的模型，節省建模時間





欲知詳情，請加入勢流會員 即可每月收到會員電子報

會員電子報請至客戶專區→[會員專屬月刊](#) 觀看完整內容



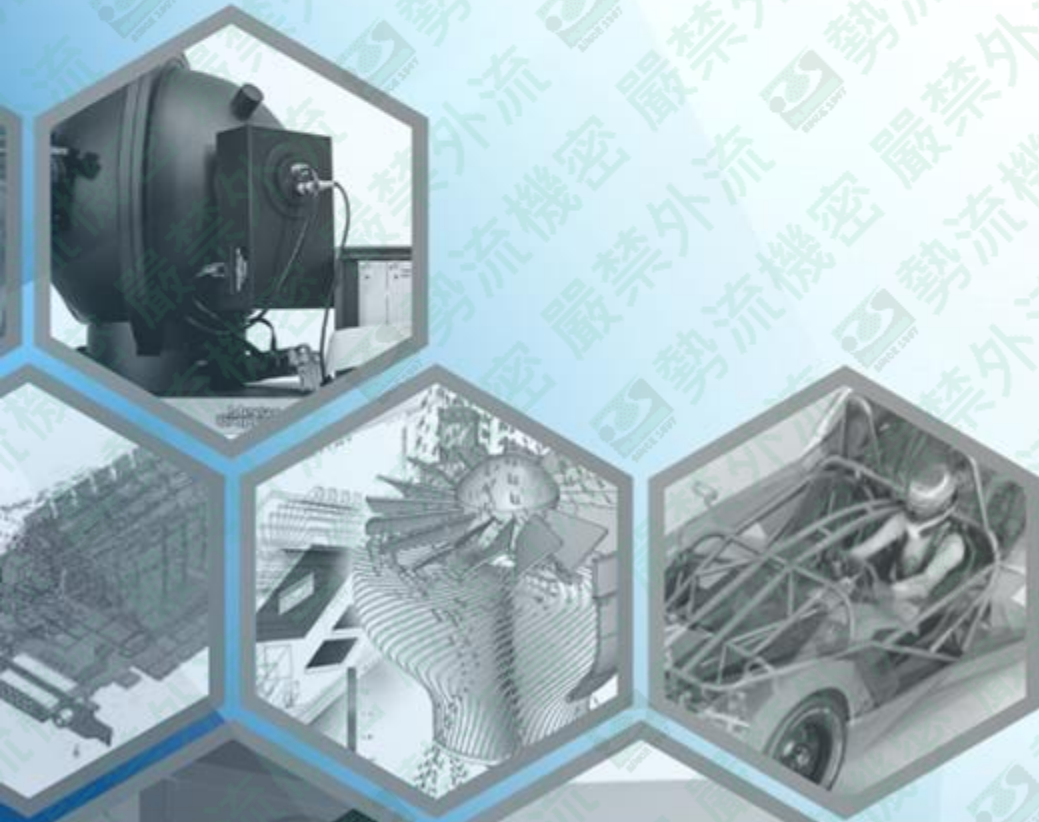


勢流科技



SIEMENS

Thanks 謝謝



-  Info
-  Info@flotrend.com.tw
-  (02)27266269
-  CAE Engineer
-  北市信義區忠孝東路五段550號13樓

